



2024年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

2023年11月1日
東

上場会社名 スズデン株式会社 上場取引所
コード番号 7480 URL <https://www.suzuden.co.jp/>
代表者 (役職名) 代表取締役会長兼社長 (氏名) 鈴木 敏雄 (TEL) 03-6910-6801
問合せ先責任者 (役職名) 執行役員 (氏名) 中野 諭
四半期報告書提出予定日 2023年11月8日 配当支払開始予定日 2023年12月6日
四半期決算補足説明資料作成の有無 : 無
四半期決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

1. 2024年3月期第2四半期の連結業績 (2023年4月1日～2023年9月30日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2024年3月期第2四半期	27,311	△17.6	1,534	△29.9	1,694	△29.0	1,139	△28.8
2023年3月期第2四半期	33,134	24.0	2,189	87.5	2,386	81.2	1,600	77.9

(注) 包括利益 2024年3月期第2四半期 1,178百万円 (△28.9%) 2023年3月期第2四半期 1,658百万円 (82.1%)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
2024年3月期第2四半期	81.38	—
2023年3月期第2四半期	114.55	—

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
2024年3月期第2四半期	31,023	18,189	58.6
2023年3月期	33,370	18,610	55.8

(参考) 自己資本 2024年3月期第2四半期 18,189百万円 2023年3月期 18,610百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2023年3月期	—	76.00	—	114.00	190.00
2024年3月期	—	53.00	—	—	—
2024年3月期(予想)	—	—	—	61.00	114.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 2024年3月期の連結業績予想 (2023年4月1日～2024年3月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	55,400	△17.9	2,710	△38.4	3,060	△35.7	1,980	△40.2	141.45

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 : 無
(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 一社 (社名) 、 除外 一社 (社名)

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数 (普通株式)

- ① 期末発行済株式数 (自己株式を含む)
- ② 期末自己株式数
- ③ 期中平均株式数 (四半期累計)

2024年3月期2Q	14,652,600株	2023年3月期	14,652,600株
2024年3月期2Q	652,587株	2023年3月期	658,387株
2024年3月期2Q	13,997,674株	2023年3月期2Q	13,970,971株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料3ページ「(3)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	3
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	3
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	4
(1) 四半期連結貸借対照表	4
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	6
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	8
(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	9
(継続企業の前提に関する注記)	9
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	9
3. その他	10
仕入及び販売の状況	10

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第2四半期連結累計期間(2023年4月1日～2023年9月30日)における当社グループを取り巻く環境は、新型コロナウイルス感染症の位置づけが5類感染症への移行により社会経済活動は正常化が進んだものの、ウクライナ情勢の長期化、円安の進行、米中对立等の地政学リスクの高まりや世界的な景気後退による半導体需要の減速の影響もあり、企業の生産活動や設備投資に慎重な姿勢が見られました。

こうした環境の下、当社では社員の健康と安心安全を最優先とした対策を行いながら、「もの造りサポートینگカンパニー」として、もの造りを支えるために在庫の整備や受発注体制の強化並びに物流体制の維持に努め、商品の安定供給に努めてまいりました。

当社グループの業績につきましては、仕入先からの商品の供給体制は回復基調にあるものの、主力販売先である電気機器・電子部品・産業機械業界において、生産部材の在庫の積み上がり解消されないことによる受注減や最終ユーザーにおける設備投資の減速による需要減の影響を受けました。併せて、主要顧客におけるシステム入替による稼働日の減少も業績に影響いたしました。

以上の結果、当第2四半期連結累計期間の売上高は27,311百万円(前年同四半期比17.6%減)、営業利益は1,534百万円(前年同四半期比29.9%減)、経常利益は1,694百万円(前年同四半期比29.0%減)、親会社株主に帰属する四半期純利益は1,139百万円(前年同四半期比28.8%減)と前年同四半期に比べ減収減益となりました。

セグメントの業績は、次のとおりであります。

(電機・電子部品販売事業)

電機・電子部品販売事業における売上高は27,133百万円(前年同四半期比17.8%減)、営業利益は1,555百万円(前年同四半期比30.6%減)となりました。

なお、当社グループの商品分野別の売上高につきましては、次のとおりであります。

① F A 機器分野

R F I D、小型 P L C 等が増加いたしました。センサー、制御盤等が減少し、売上高は16,971百万円(前年同四半期比14.8%減)となりました。

② 情報・通信機器分野

パソコン、モニター等が増加いたしました。ルーター、O A アクセサリー等が減少し、売上高は1,895百万円(前年同四半期比26.4%減)となりました。

③ 電子・デバイス機器分野

基板、スイッチングパワーサプライ等が増加いたしました。コネクタ全般、E M I 対策商品等が減少し、売上高は3,490百万円(前年同四半期比21.8%減)となりました。

④ 電設資材分野

計測・測定器、高圧変圧器等が増加いたしました。端子台、積算電力計等が減少し、売上高は4,776百万円(前年同四半期比21.3%減)となりました。

(製造事業)

製造事業における売上高は177百万円(前年同四半期比59.1%増)、営業損失は21百万円となりました。

(2) 財政状態に関する説明

① 資産、負債及び純資産の状況

(資産)

当第2四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて2,347百万円減少し、31,023百万円となりました。

流動資産は、前連結会計年度末に比べて2,228百万円減少し、24,949百万円となりました。

これは主に、現金及び預金の増加678百万円、受取手形及び売掛金の減少2,218百万円、電子記録債権の減少485百万円によるものであります。

固定資産は、前連結会計年度末に比べて119百万円減少し、6,073百万円となりました。

(負債)

当第2四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べて1,925百万円減少し、12,834百万円となりました。

流動負債は、前連結会計年度末に比べて2,453百万円減少し、10,813百万円となりました。

これは主に、支払手形及び買掛金の減少1,921百万円によるものであります。

固定負債は、前連結会計年度末に比べて527百万円増加し、2,020百万円となりました。

これは主に、長期借入金の増加530百万円によるものであります。

(純資産)

当第2四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べて421百万円減少し、18,189百万円となりました。

これは主に、当第2四半期連結累計期間の親会社株主に帰属する四半期純利益の計上1,139百万円、配当金の支払1,607百万円によるものであります。なお、自己資本比率は58.6%となりました。

② キャッシュ・フローの状況

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末から678百万円増加し、6,747百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果、資金は1,419百万円の増加となりました。（前年同四半期における資金は1,015百万円の増加）

これは主に、税金等調整前四半期純利益1,695百万円、売上債権の減少2,704百万円の増加要因、仕入債務の減少1,772百万円、法人税等の支払額886百万円の減少要因によるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果、資金は10百万円の増加となりました。（前年同四半期における資金は606百万円の減少）

これは主に、有形固定資産の取得による支出5百万円、投資有価証券の売却による収入28百万円によるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果、資金は757百万円の減少となりました。（前年同四半期における資金は949百万円の減少）

これは主に、長期借入れによる収入1,000百万円、配当金の支払額1,605百万円によるものであります。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2024年3月期第3四半期以降につきましては、世界的な景気後退により半導体需要は低調に推移すると見込んでおります。主要顧客では、生産部材の在庫の積み上がりが解消しないことや主要機器の減産が一段と進むことで受注は減少すると予想しております。加えて、最終ユーザーでは、設備投資の後ろ倒しや抑制の動きもあることから、今後の見通しについては不透明な状況にあると想定しております。一方で、中長期的には生成AIの活用拡大によるデータセンター向けサーバーの投資の増加が見込まれることに加え、世界各国の政府支援を背景とした半導体関連工場の投資計画も進んでおり、半導体市場の力強い成長が見込まれております。

現時点の2024年3月期通期の業績予想につきましては、2023年8月1日に「2024年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」で公表いたしました予想数値から修正はありません。

なお、上記に記載した業績予想等は、現時点で入手可能な情報に基づき判断したものであり、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。当社の状況につきましては、月次の売上高（単体）について開示しております「売上高推移速報」をご参照ください。今後、何らかの変化がある場合には、適切に開示してまいります。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2023年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	6,079,427	6,758,099
受取手形及び売掛金	11,217,335	8,998,446
電子記録債権	5,460,448	4,974,775
棚卸資産	4,048,137	3,987,782
その他	375,753	233,299
貸倒引当金	△3,343	△2,800
流動資産合計	27,177,758	24,949,603
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	2,638,553	2,563,190
土地	1,909,493	1,909,493
その他(純額)	107,437	91,399
有形固定資産合計	4,655,484	4,564,083
無形固定資産		
無形固定資産	162,974	176,723
投資その他の資産		
その他	1,408,016	1,363,478
貸倒引当金	△33,662	△30,645
投資その他の資産合計	1,374,353	1,332,833
固定資産合計	6,192,812	6,073,640
資産合計	33,370,571	31,023,244
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	5,566,966	3,645,839
電子記録債務	2,929,990	3,078,572
短期借入金	2,000,000	2,000,000
1年内返済予定の長期借入金	100,000	436,000
未払法人税等	948,167	550,860
賞与引当金	520,186	483,928
役員賞与引当金	320,000	100,500
その他	881,516	517,652
流動負債合計	13,266,827	10,813,352
固定負債		
長期借入金	325,000	855,000
役員株式給付引当金	72,296	71,711
退職給付に係る負債	905,545	899,409
その他	190,078	194,725
固定負債合計	1,492,920	2,020,846
負債合計	14,759,747	12,834,199

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2023年9月30日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	1,819,230	1,819,230
資本剰余金	1,580,845	1,580,845
利益剰余金	15,635,473	15,167,619
自己株式	△565,150	△558,526
株主資本合計	18,470,398	18,009,167
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	137,152	178,278
為替換算調整勘定	△2,484	△1,278
退職給付に係る調整累計額	5,757	2,877
その他の包括利益累計額合計	140,425	179,877
純資産合計	18,610,823	18,189,044
負債純資産合計	33,370,571	31,023,244

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第2四半期連結累計期間

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自2022年4月1日 至2022年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自2023年4月1日 至2023年9月30日)
売上高	33,134,658	27,311,131
売上原価	27,885,358	22,993,546
売上総利益	5,249,299	4,317,585
販売費及び一般管理費		
荷造運搬費	265,484	211,766
給料手当及び賞与	1,031,773	971,967
株式報酬費用	22,669	27,804
法定福利費	184,751	211,167
退職給付費用	67,333	66,928
賃借料	162,079	152,909
減価償却費	98,786	84,196
賞与引当金繰入額	592,850	474,363
役員賞与引当金繰入額	116,000	100,500
その他	518,283	481,680
販売費及び一般管理費合計	3,060,012	2,783,284
営業利益	2,189,287	1,534,300
営業外収益		
受取利息	587	324
受取配当金	15,592	19,911
仕入割引	143,818	125,148
為替差益	43,471	17,874
その他	10,317	15,802
営業外収益合計	213,787	179,061
営業外費用		
支払利息	7,142	7,444
手形売却損	979	204
リース解約損	366	-
その他	7,769	11,172
営業外費用合計	16,257	18,820
経常利益	2,386,818	1,694,541
特別利益		
投資有価証券売却益	-	1,839
特別利益合計	-	1,839
特別損失		
固定資産除却損	26,932	500
特別損失合計	26,932	500
税金等調整前四半期純利益	2,359,885	1,695,880
法人税、住民税及び事業税	779,868	509,085
法人税等調整額	△20,398	47,644
法人税等合計	759,469	556,729
四半期純利益	1,600,416	1,139,150
親会社株主に帰属する四半期純利益	1,600,416	1,139,150

四半期連結包括利益計算書
第2四半期連結累計期間

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
四半期純利益	1,600,416	1,139,150
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	34,997	41,125
為替換算調整勘定	26,424	1,206
退職給付に係る調整額	△3,197	△2,880
その他の包括利益合計	58,225	39,451
四半期包括利益	1,658,641	1,178,602
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	1,658,641	1,178,602
非支配株主に係る四半期包括利益	-	-

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益	2,359,885	1,695,880
減価償却費	116,085	101,916
賞与引当金の増減額 (△は減少)	138,640	△36,258
役員賞与引当金の増減額 (△は減少)	△95,000	△219,500
役員株式給付引当金の増減額 (△は減少)	7,399	6,038
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	△2,081	△6,136
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△530	△3,560
受取利息及び受取配当金	△16,180	△20,236
支払利息	7,142	7,444
投資有価証券売却損益 (△は益)	-	△1,839
売上債権の増減額 (△は増加)	92,578	2,704,602
棚卸資産の増減額 (△は増加)	△902,903	60,354
仕入債務の増減額 (△は減少)	161,484	△1,772,796
その他	77,759	△222,309
小計	1,944,279	2,293,601
利息及び配当金の受取額	16,061	20,114
利息の支払額	△7,133	△7,444
法人税等の支払額	△937,832	△886,319
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,015,374	1,419,952
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△533,800	△5,797
無形固定資産の取得による支出	△36,095	△5,722
有形固定資産の除却による支出	△26,855	-
投資有価証券の取得による支出	△16,284	△8,041
投資有価証券の売却による収入	-	28,086
敷金及び保証金の差入による支出	△422	-
敷金及び保証金の回収による収入	6,865	2,429
投資活動によるキャッシュ・フロー	△606,593	10,954
財務活動によるキャッシュ・フロー		
長期借入れによる収入	500,000	1,000,000
長期借入金の返済による支出	△66,544	△134,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△15,946	△18,461
配当金の支払額	△1,366,947	△1,605,206
財務活動によるキャッシュ・フロー	△949,438	△757,668
現金及び現金同等物に係る換算差額	24,951	5,433
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△515,705	678,672
現金及び現金同等物の期首残高	6,137,188	6,068,427
現金及び現金同等物の四半期末残高	5,621,483	6,747,099

(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

3. その他

仕入及び販売の状況

(1)仕入実績

品目名	電機・電子部品販売事業		製造事業		合計	
	金額 (千円)	前年同期比 (%)	金額 (千円)	前年同期比 (%)	金額 (千円)	前年同期比 (%)
F A機器	14,672,356	△19.4	—	—	14,672,356	△19.4
情報・通信機器	1,605,221	△16.8	—	—	1,605,221	△16.8
電子・デバイス機器	2,759,548	△21.7	—	—	2,759,548	△21.7
電設資材	3,700,796	△26.1	—	—	3,700,796	△26.1
その他	—	—	142,859	78.8	142,859	78.8
合計	22,737,923	△20.7	142,859	78.8	22,880,782	△20.4

(注) 記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。

(2)販売実績

品目名	電機・電子部品販売事業		製造事業		合計	
	金額 (千円)	前年同期比 (%)	金額 (千円)	前年同期比 (%)	金額 (千円)	前年同期比 (%)
F A機器	16,971,612	△14.8	—	—	16,971,612	△14.8
情報・通信機器	1,895,337	△26.4	—	—	1,895,337	△26.4
電子・デバイス機器	3,490,762	△21.8	—	—	3,490,762	△21.8
電設資材	4,776,207	△21.3	—	—	4,776,207	△21.3
その他	—	—	177,211	59.1	177,211	59.1
合計	27,133,919	△17.8	177,211	59.1	27,311,131	△17.6

(注) 記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。